

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

## 深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-016

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	2021年7月30日：沅杨资产金晓鸣，招银理财朱壮明，瀚川投资胡金戈，丰岭资本李涛，广发证券蔡锐帆，创富兆业曾雨，汉和资本张婷婷，创金合信陆迪，悟空投资陈向东，凯丰投资鲍骋，财信证券李侃，南方基金朱茱扬，兴全基金涂围，德邦自营陈祥辉 2021年8月3日：瑞银证券蔡迪，台湾富邦人寿黄楷瀚，台湾统一投信陈彦安，台湾永丰金证券郭意璇、蒋杰，元大投信张圣鸿，路博迈集团Wayne Liu，浙商电子吴若飞，国泰君安刘堃，野村证券刘梦楠上海禅龙资产管理有限公司陈鑫，摩根士丹利李双星，稷定资本马晓翔，东北电子程雅琪，路博迈基金李婧怡，国金证券樊志远，域秀资产冯杰波，中海基金王海宇，彤源资产陈晓蕾，圣耀资本杨皓，招商证券自营秦勉，南通天合包晗，国金证券张昕，弘毅金涌开明达，国投瑞银苏超，远雄人寿张凯力，统一投信陈彦安，中国银河国际刘颖，Mighty Divine刘宏，和聚投资宋月婷，易同王苏欣，红象非攻，凯昇陈昶骏，中金汪洋，富国基金徐斌，工银马丽娜，西部证券杜威，中信建投徐博，彤源资产庄琰，明河投资姜宇帆，前海人寿保险股份有限公司李克强，华泰证券李梓澎，永丰证券石尧安，李斌 2021年8月5日：首域投资陈希骅、柯雷、陈凯
<b>时间</b>	2021年7月30日：15:00-17:00

	<p>2021年8月3日：15:00-17:00</p> <p>2021年8月5日：15:00-16:00</p>
<b>地点</b>	公司D栋五楼会议室、welink线上电话会议、科云天视频会议方式
<b>上市公司接待人员姓名</b>	<p>董事会秘书：徐祖华</p> <p>证券事务代表：于萌萌</p>
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、介绍与会投资者知悉并提示视同接受《调研承诺书》约定</b></p> <p><b>二、公司董秘对公司上半年度业绩、公司发展战略等内容做简要介绍</b></p> <p>2021年是顺络第五个“五年”规划的开局之年，在全体员工的共同努力下，公司在管理变革、产品研发、市场拓展以及各项管理体系建设等方面继续提升，完成了预期目标，单季销售和利润连续5个季度创造历史新高。</p> <p>公司专注于主业21年，持续投入研发及全面创新，拥有自主核心知识产权，公司致力于放眼全球市场，通过全球化的发展战略和创新战略，成为在全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业。</p> <p><b>三、公司董秘回答投资者提问：</b></p> <p>1、请简单介绍公司上半年度业绩增长的主要原因？</p> <p>答：2021年上半年，在全体员工的共同努力下，公司在管理变革、产品研发、市场拓展以及各项管理体系建设等方面继续提升，公司销售规模和盈利快速增长，得益于以下方面：(1)公司产品主要应用于电子产品的信号处理领域和电源管理领域，市场空间巨大且持续成长。(2)公司在市场上已取得了全球众多知名客户的认同和信赖，客户资源储备丰富。(3)依托公司长期的基础技术研究和技术创新投入，不断推出满足市场所需的新产品。新产品获得了主流客户的普遍认同，其市场应用得到快速成长，销售比重持续提升。(4)公司开展持续的管理变革和优化，有效激活了公司组织能力，提升了管理能力，提高企业运作效率，进一步增强了企业核心竞争力。(5)贸易摩擦和疫情，加速了国产替代进程，进一步提升了公司的市场份额，加快了公司的发展。</p>

	<p>2. 公司一体成型电感目前产品出货情况如何？主要应用于哪些方面？</p> <p>答：公司一体成型电感在小尺寸及大尺寸上均有研发投入和制造，可广泛应用于高端手机、消费电子和汽车电子等应用领域，目前可实现正式批量化供货。一体成型电感已列为公司级重点新产品项目，公司根据市场应用进展在加大研发投入及客户应用推动进行中，其市场空间及未来前景可期。</p> <p>3. 介绍公司 LTCC 产品及未来的成长性？</p> <p>答：公司 LTCC 产品属于微波器件，包括滤波器、天线等，系属于低温共烧陶瓷平台工艺，天线和滤波器多属于定制化的小型模块产品，产品技术门槛要求高，公司经过多年持续投入 LTCC 产品研发及市场应用推动，具有深厚的底层技术和自主知识产权品牌的专利技术产品，目前进展顺利，可实现批量化供货，订单不断释放。产品可应用于宏基站、微基站、导航系统等多个领域以及通讯类和消费类电子终端，随着电子元器件国产化替代进程及市场应用需求不断提速，将为国内 LTCC 产品提供更多产值化机会，市场空间可期。</p> <p>4. 目前公司 008004 电感的技术研发进展情况？</p> <p>答：公司拥有全球高端精密小尺寸电感技术和产品，已经成功开发 008004 电感，目前处于客户开拓过程，未来 008004 电感将为公司在通讯领域持续拓展打下坚实基础。</p> <p>5. 公司目前的产能情况及工业园建设情况如何？</p> <p>答：公司目前公司订单充足，产能利用率较高，各大类产品线产能释放饱和，公司正在有序交货及有计划的扩产进程中。为了促进公司产业升级，进一步提高核心竞争力，保证公司发展战略的顺利实施，公司新的工业园按照计划正有序建设中，新基建厂房预计下半年有小部分建成开始投产，计划近三年到五年内会逐步投入使用。</p> <p>6. 介绍公司信柏陶瓷产品有何优势？</p> <p>答：公司目前拥有完整的陶瓷工艺平台，精细陶瓷产品属于新材料技术新应用领域的定位，产品更加轻薄，具有超高硬度、温润亲肤性等优点。公司通过陶瓷粉料的自制自供、不断改进工艺，提高产品合格率，提高</p>
--	---

	<p>产品成本管控效率。信柏陶瓷的主要产品为高性能陶瓷材料及制品，精细陶瓷类产品作为新材料能够广泛的应用在通讯、消费、工业等各个应用领域。公司精细陶瓷产品前期已经积极完成市场布局、技术布局,与国内外多家知名企业的未来项目上保持着深度合作,技术水平领先。公司注重陶瓷研发平台的建立,可根据市场应用的需求,不断整合资源,实现快速研发并产业化,随着新一代通信技术、无线充电市场、智能穿戴应用的发展,未来发展前景广阔。</p> <p>7. 公司产品线的自动化程度情况?</p> <p>答:公司产品属于小型化精密电子元器件,所有的产品必须实现自动化生产,才能保证产品的一致性和合格率等质量要求。公司持续贯彻“质量第一、持续改进”的质量管理思想,未来将从自动化逐步向智能化、数字化布局。公司基于自身研发和自动化生产的需求,自主研发关键自动化设备,保证生产的稳定性,提高产品的合格率和一致性品质,不断提高自身智能化制造能力。</p> <p>8. 汽车电子产品销售情况,目前进展如何? 主要有哪些竞争对手?</p> <p>答:公司布局汽车电子市场领域较早,现已成为众多国内外知名电动汽车企业正式供应商。公司的倒车雷达变压器、电动汽车 BMS 变压器、功率电感等产品,在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可,已经被海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购,目前,汽车电子业务进展快速,高端客户新项目持续顺利推动中。目前主要竞争对手系日本厂商,未来汽车电子产品会持续根据客户的需求及技术的发展,不断研发和推出新产品,解决客户的痛点,满足市场需求,未来市场空间巨大,为公司产品在全球汽车电子市场的全面推广打下了坚实基础。</p> <p>9. 公司产品未来的价格趋势?</p> <p>答:公司产品属于电子元器件,成立以来一直专注于主业发展,目前公司电感产品技术水平与全球知名电子元器件厂商技术水平比肩,产品拥有核心竞争力,且公司拥有全球领先的大客户群体,聚焦大客户战略,涵盖了全球主要相关行业的标杆企业,与客户建立的是长期合作关系,公</p>
--	--

	<p>司产品价格目前比较稳定。</p> <p>10. 公司目前的资金情况及是否有融资计划?</p> <p>答: 公司目前现金流量较为充足, 公司的客户主要是世界五百强企业和行业龙头企业, 客户优质, 产品具有核心竞争力, 公司在内部管理上和客户资质认证等方面注重信用管控, 保证了应收账款处于良好的回款率水平。后续将立足于公司的长远规划, 根据项目具体投资进度及规划资金需求制定适当的相应融资计划, 包括考虑多种融资方案。</p> <p>11. 近几年公司在研发方面投入增加, 公司的研发方面的发展情况?</p> <p>答: 公司高度重视研发工作, 从成立之初就设立了研发中心, 公司研发主要包括基础材料研发、产品研发、工艺设计研发、设备研发四个环节, 公司基础材料研发包括磁性材料、敏感材料、微波介质材料、结构陶瓷材料及这几类的材料的功能复合材料研发。因公司业务领域和市场需求不断增长, 为满足市场需求和提升公司竞争力, 公司加强了基础研究、新产品、新技术以及新市场应用领域的投入, 同时不断提高产品的合格率和品质。公司已建立了系统的技术开发及管理流程, 有助于公司未来的持续发展。</p> <p>12. 简要介绍公司工艺平台及未来的业务规划情况?</p> <p>答: 公司片式电感产品按工艺平台主要分两大类工艺平台: 叠层平台及绕线平台, 另外近年新增布局了精细结构陶瓷平台和 PCB 工艺平台。依托于电感工艺平台化的研发、设计与制造为基础, 公司现已拥有以磁性器件、微波器件、敏感及传感器件、精细陶瓷四大类产品线发展方向的各种精密高端元器件产品, 产品广泛应用包括通信领域、消费领域, 正大力布局及推动汽车电子、工业及新能源、物联网等新兴产业应用等业务领域的发展, 积极布局新应用新市场领域, 聚焦主流大客户和行业标杆客户, 努力推动公司业绩持续快速稳健成长。</p>
附件清单 (如有)	不适用
日期	2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 5 日